

文理問わず

キャリサポ主催:オンライン

道界研究

ツブセミナ

2025年5月9日(金) 17:00-20:10@Zoom

東京大学・大学院在籍の2027年3月卒業・修了者 主対象 ※他学年の参加も歓迎

メーカーA

ソニーセミコンダクタソリューションズ(電気機器)

IHI(機械 輸送用機械器具製造)

TOA(音響機器·映像機器)

メーカーB

富士フイルム(化学)

デンソー(自動車部品)

住友電気工業(非鉄金属)

ICT・ゲーム

Cygames(ゲーム)

日本電信電話(NTT R&D)(通信)

富士通グループ(ICTサービス)

金融

東京海上日動火災保険(損害保険)

三菱UFJ銀行(銀行)

三菱UFJ信託銀行(信託銀行)

コンサルティング等

野村総合研究所(コンサルティング、ITソリューション)

オースビー(ビジネスコンサルティング)

PwC Japan有限責任監査法人(リスクアドバイザリー / コンサルティング / アナリティクス / 会計監査)

今年の夏にインターンシップ※を開催する 15社が参加し、業界説明とインターンシッ プの紹介をします!

左記のとおり3社ごとに分かれて業界説明 (60分)をした後、個別セッション(30分) を3回行います。業界の広がりと奥の深い 業務内容を知る機会です。

就活の基本「業界研究」をこの機会に効率 的に行いましょう!

※産学協議会で整理されたタイプ3のプログラム



キャリサポHP

申込者には事前に オリジナルパンフ配布

> 服装自由 入退場自由



※参加予定企業(敬称略・順不同)

問い合わせ先:東京大学キャリアサポート室 03-5841-2650